

微細加工技術のトータルソリューション提供

半導体微細加工技術（成膜・フォトリソグラフィ・エッチング等）を応用した薄膜加工の受託加工・開発を中心に、MEMSセンサーやナノインプリント応用技術まで幅広く対応し、研究開発コスト・期間の低減を実現します。

1枚単位での試作から、中～量産まで対応可能です。

また研究用途向けの検査・開発ツールの販売や知的財産のライセンスも対応し、産学連携による技術開発も盛んに進めています（慶應義塾大学：田口研究室との連携等）。

